

Title (en)  
Sealing profile

Title (de)  
Abdichtungsprofil

Title (fr)  
Profil d'étanchéité

Publication  
**EP 2570062 A2 20130320 (DE)**

Application  
**EP 11009795 A 20111212**

Priority  
CH 15382011 A 20110916

Abstract (en)

The profile (100) has first and second surfaces (1, 2) arranged in a common first plane (E1), and a third surface (3) arranged in another plane (E2). The latter plane lies at a specific angle (W) to the former plane. The surfaces are formed as a glued surface (4-9) at front, rear, upper, lower, left or right sides. The surfaces comprise a rounding part, a bulge part a fabric structure that is made of aramide fibers or carbon fibers. The surfaces are made of metal, and the rounding part and the bulge part are made of thermally plastic part. An independent claim is also included for a method for assembling a sealing profile.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Abdichtungsprofil (100) für eine Abdichtung im montierten Zustand zwischen einem Einbaugegenstand (200) und mindestens einer Anschlusswand (300) oder zwischen dem Einbaugegenstand (200) und einem Unterboden (400) eines Nassbereiches und der mindestens einen Anschlusswand (300), wobei eine erste Fläche (1) und eine zweite Fläche (2) in einer gemeinsamen ersten Ebene (E 1 ) und mindestens eine dritte Fläche (3) in einer zweiten Ebene (E 2 ) angeordnet sind und die zweite Ebene (E 2 ) in einem Winkel (W) zu der ersten Ebene (E 1 ) liegt.

IPC 8 full level  
**A47K 3/00** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**A47K 3/008** (2013.01)

Citation (applicant)

- AT 43710 U
- AT 80172011 A 20100709
- AT 43810 U
- AT 80182011 A 20100709
- EP 0748179 B1 20020605 - GASSMANN ALFRED [CH]

Cited by

DE102017103388A1; CH714265A1; DE202017102230U1; AT519425A3; AT519425B1; AT519504A3; EP3777623A1; EP3372131B1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**CH 704155 B1 20120430**; EP 2570062 A2 20130320; EP 2570062 A3 20161207

DOCDB simple family (application)

**CH 15382011 A 20110916**; EP 11009795 A 20111212